

## RX ファミリ

R01AN4659JJ0118

Rev.1.18

## RX Driver Package Ver.1.18

2019.02.28

### 要旨

本書は、RX ファミリ用 RX Driver Package Ver. 1.18 のアプリケーションノートです。

本アプリケーションノートでは、RX Driver Package の構成、特徴、使用方法と RX Driver Package を利用したサンプルアプリケーションプログラムについて説明します。

なお、旧 Ver.の RX Driver Package は以下の URL から入手できます。

RX Driver Package ページ : <https://www.renesas.com/rdp>

### 動作対象デバイス

RX110 グループ、RX111 グループ、RX113 グループ、RX130 グループ

RX210 グループ、RX230 グループ、RX231 グループ、RX23T グループ、RX24T グループ

RX24U グループ

RX63N グループ、RX64M グループ、RX65N グループ、RX651 グループ、RX66T グループ

RX71M グループ

なお、評価ボードは Renesas Starter Kit を使用しています。

お客様の製品にてご利用される際は、お客様の環境に合わせて十分に評価してください。

また、本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

### 動作確認に使用した e<sup>2</sup> studio

V. 7.3.0 を使用しています。

e<sup>2</sup> studio 上から最新の RX Driver Package を取得できます。「4 使用方法」ではその方法について説明します。

### 関連ドキュメント

RX ファミリ ボードサポートパッケージモジュール Firmware Integration Technology (R01AN1685JJ)

Firmware Integration Technology ユーザーズマニュアル(R01AN1833JU)

RX ファミリ e<sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723JU)

RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826JJ)

RX Driver Package Application に付属するユーザーズマニュアル

## 目次

1. 概要.....	3
1.1 適用.....	3
1.2 動作確認環境.....	3
2. RX Driver Package とは .....	4
3. FIT モジュール一覧.....	5
3.1 Board Support Package (BSP) .....	5
3.2 Device Driver.....	5
3.3 Middleware/Interface Module.....	7
4. 使用方法.....	8
5. 補足.....	9
5.1 サンプルプログラムについて .....	9
5.2 各 FIT モジュールの API 情報の格納場所について .....	9
5.3 ダウンロードした RX Driver Package の確認方法.....	9

## 1. 概要

### 1.1 適用

本アプリケーションノートは、RX ファミリ用 RX Driver Package Ver1.18 に適用します。構築を以下に示します。

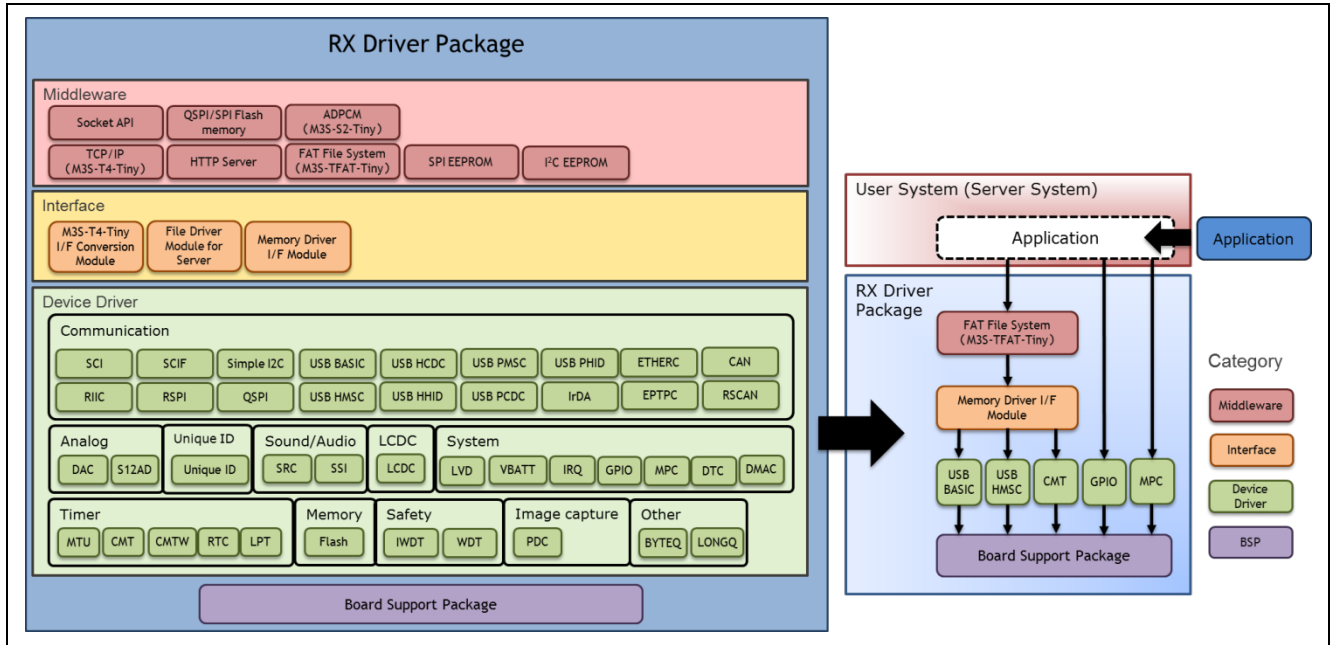


図 1-1 構築イメージ

### 1.2 動作確認環境

本パッケージの動作確認環境を以下に示します。

表 1-1 動作確認環境

項目	内容
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V7.3.0
Cコンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製 C/C++ compiler for RX family V. 3.01.00 コンパイルオプション：統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加 -lang = c99
エンディアン	ビッグエンディアン／リトルエンディアン
RDP のバージョン	Ver. 1.18
使用ボード	Renesas Starter Kit+ for RX64M (型名：R0K50564Mxxxxxx) Renesas Starter Kit for RX231 (型名：R0K505231xxxxxx) Renesas Starter Kit for RX130-512KB (型名：RTK505130xxxxxxxxxx) Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (型名：RTK50565N2Sxxxxxx) Renesas Starter Kit for RX66T (型名：RTK50566Txxxxxx)

## 2. RX Driver Package とは

RX Driver Package は、マイコンの初期化、フラッシュセルフプログラミング、タイマ制御、UART 通信、A/D 等の基本機能や、USB、Ethernet 等の応用機能を利用するためのソフトウェアパッケージです。

- FIT ミドルウェアモジュール
- FIT インタフェースモジュール
- FIT 周辺機能用デバイスドライバモジュール
- ボード・サポート・パッケージ(BSP)モジュール

また、RX Driver Package を活用したサンプルアプリケーションプログラム (RX Driver Package Application) を用いることで、ユーザアプリケーション層の開発が容易になります。

### 3. FIT モジュール一覧

本パッケージに入っている FIT モジュール一覧を以下に示します。

RX ファミリ RX Driver Package Ver. 1.16 (R01AN4471) リリース以降に、多くの FIT モジュールが更新されています。RX ファミリ RX Driver Package Ver. 1.16 との差分情報を表 3-1、表 3-2、表 3-3 に示します。RX ファミリ RX Driver Package Ver. 1.17 には不要ファイルがあったため、RX ファミリ RX Driver Package Ver. 1.18 に差し替えを行いました。また、差分情報欄に示す用語の意味を以下に示します。

「同一」	同一のものを同梱
「更新」	更新されたものを同梱。 更新内容はそれぞれのドライバによって異なりますので、各ドライバのドキュメントの確認をお願いします。
「追加」	今回追加されたもの

#### 3.1 Board Support Package (BSP)

表 3-1 Board Support Package (BSP)

モジュール名	FIT モジュール名	Rev.	差分情報
ボードサポートパッケージ(BSP)	r_bsp	3.91	同一

#### 3.2 Device Driver

表 3-2 Device Driver 一覧

モジュール名	FIT モジュール名	Rev.	差分情報
電圧検出回路(LVD)	r_lvd_rx	2.41	更新
消費電力低減機能(LPC)	r_lpc_rx	1.40	同一
バッテリーバックアップ機能(VBATT)	r_vbatt_rx	1.01	同一
割り込みコントローラ(IRQ)	r_irq_rx	2.31	更新
データトランスファコントローラ(DTC)	r_dtc_rx	2.10	同一
DMA コントローラ(DMAC)	r_dmaca_rx	1.10	同一
I/O ポート(GPIO)	r_gpio_rx	2.41	更新
マルチファンクションピンコントローラ(MPC)	r_mpc_rx	2.41	更新
コンペアマッチタイマ(CMT)	r_cmt_rx	3.31	更新
コンペアマッチタイマ W(CMTW)	r_cmtw_rx	1.32	更新
リアルタイムクロック(RTC)	r_rtc_rx	2.73	更新
ローパワータイマ(LPT)	r_lpt_rx	1.22	更新
独立ウォッチドックタイマ(IWDT)	r_iwdt_rx	1.91	更新
ウォッチドックタイマ(WDT)	r_wdt_rx	1.31	更新
シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI : 調歩同期式/クロック同期式)	r_sci_rx	2.11	更新
FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIFA : 調歩同期式/クロック同期式)	r_scif_rx	1.21	更新
FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIFA : シリアルメモリ制御用デバイスドライバ)	r_scifa_smstr_rx	1.09	同一
シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI : 簡易 I <sup>2</sup> C バス)	r_sci_iic_rx	2.31	更新
I <sup>2</sup> C バスインタフェース(RIIC)	r_riic_rx	2.31	更新
シリアルペリフェラルインタフェース	r_rspi_rx	1.80	同一
シリアルペリフェラルインタフェース(RSPI : シリアルメモリ制御用デバイスドライバ)	r_rspi_smstr_rx	1.15	同一
クワッドシリアルペリフェラルインタフェース(QSPI : シリアルメモリ制御用デバイスドライバ)	r_qsapi_smstr_rx	1.10	同一
USB Basic Firmware	r_usb_basic	1.24	更新

USB Host Mass Storage Class	r_usb_hmsc	1.24	更新
USB Host Communication Device Class	r_usb_hcdc	1.24	更新
USB Host Human Interface Device Class	r_usb_hhid	1.24	更新
USB Peripheral Mass Storage Class	r_usb_pmsc	1.24	更新
USB Peripheral Communications Device Class	r_usb_pcdc	1.24	更新
USB Peripheral Human Interface Device Class	r_usb_phid	1.24	更新
USB Basic Firmware mini	r_usb_basic_mini	1.10	同一
USB Host Mass Storage Class mini	r_usb_hmsc_mini	1.10	同一
USB Host Communication Device Class mini	r_usb_hcdc_mini	1.10	同一
USB Host Human Interface Device Class mini	r_usb_hhid_mini	1.10	同一
USB Peripheral Mass Storage Class mini	r_usb_pmsc_mini	1.10	同一
USB Peripheral Communications Device Class mini	r_usb_pcdc_mini	1.10	同一
USB Peripheral Human Interface Device Class mini	r_usb_phid_mini	1.10	同一
イーサネットコントローラ用 PTP コントローラ(EPTPC)	r_ptp_rx	1.14	同一
EPTPC Light モジュール	r_ptp_light_rx	1.11	同一
イーサネットコントローラ(ETHERC)	r_ether_rx	1.15	同一
CAN Module (CAN)	r_can_rx	2.14	更新
CAN モジュール(RSCAN)	r_rscan_rx	1.10	同一
IrDA インタフェース(IrDA)	r_irda_sci_rx	1.01	同一
パラレルデータキャプチャユニット(PDC)	r_pdc_rx	2.01	同一
SD ホストインタフェース(SDHI)	r_sdhi_rx	2.02	更新
SD スレーブインタフェース(SDSI)	r_sdsi_rx	2.00	同一
12 ビット A/D コンバータ(S12AD)	r_s12ad_rx	3.01	更新
D/A コンバータ(DAC)	r_dac_rx	3.21	更新
フラッシュメモリ(内蔵フラッシュ書き換え)	r_flash_rx	3.42	更新
サンプリングレートコンバータ(SRC)	r_src_api_rx	1.11	同一
シリアルサウンドインタフェース(SSI)	r_ssi_api_rx	1.21	同一
LCD コントローラ/ドライバ(LCDC)	r_lcdc_rx	1.00	同一
グラフィック LCD コントローラ(GLCDC)	r_glcdd_rx	1.00	同一
ユニーク ID リード	r_uid_rx	1.10	同一
Byte Queue Buffer(データ管理)	r_byteq	1.71	更新
Long Queue Buffer(データ管理)	r_longq	1.71	更新
イベントリンクコントローラ(ELC)	r_elc_rx	1.20	同一
QE CTSU Module(CTSU)	r_ctsu_qe	1.00	追加

## 3.3 Middleware/Interface Module

表 3-3 Middleware/Interface Module 一覧

モジュール名	FIT モジュール名	Rev.	差分情報
組み込み用 M3S-T4-Tiny モジュール	r_t4_rx	2.08	更新
Ethernet ドライバと組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny のインタフェース変換モジュール	r_t4_driver_rx	1.07	更新
システムタイマモジュール	r_sys_time_rx	1.00	同一
SD モード SD メモリカードドライバ	r_sdc_sdmem_rx	2.03	更新
EEPROM アクセス クロック同期制御モジュール	r_eeprom_spi	2.34	同一
Serial Flash memory アクセス クロック同期制御モジュール	r_flash_spi	2.34	同一
EEPROM アクセス I <sup>2</sup> C バスインタフェース(RIIC)モジュール	r_eeprom_riic_rx	1.40	同一
EEPROM アクセス 簡易 I <sup>2</sup> C モジュール	r_eeprom_sci_iic_rx	1.30	同一
JPEG デコーダモジュール	r_jpegd_rx	2.06	同一
JPEG エンコーダモジュール	r_jpege_rx	1.01	同一
音声録音・再生システム(独自 ADPCM コーデック) M3S-S2-Tiny モジュール	r_s2_rx	3.04	同一
オープンソース FAT ファイルシステム M3S-TFAT-Tiny モジュール	r_tfat_rx	3.04	更新
M3S-TFAT-Tiny メモリドライバインタフェースモジュール	r_tfat_driver_rx	1.05	更新
QE Touch Module	r_touch_qe	1.00	追加

#### 4. 使用方法

RX Driver Package は、e<sup>2</sup> studio の機能「スマート・コンフィグレータ」または、「FIT Configurator」を用いることで、アプリケーションプログラムを簡単に構築することができます。

e<sup>2</sup> studio のスマート・コンフィグレータと FIT Configurator の使い方、CS+の使用方法、本パッケージに付属しているドキュメントを参照してください。

表 4-1 使用方法の参照ドキュメント 一覧

項目	参照ドキュメント
e <sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ	Renesas e <sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)
e <sup>2</sup> studio FIT Configurator	RX ファミリ e <sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)
CS+	RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)



## 5. 補足

### 5.1 サンプルプログラムについて

RX Driver Package は FIT モジュール群をパッケージングしたものであり、動作確認用のサンプルプログラムは同梱していません。サンプルプログラムが必要な場合、FIT モジュール単体のパッケージを別途ダウンロードしてください（注1）。FIT モジュール単体パッケージには「FITDemos」フォルダが用意されており、サンプルプログラムもしくはサンプルプロジェクトを同梱しています。

もしくは、スマート・コンフィグレータの FIT モジュール・サンプルのダウンロードとプロジェクトインポート機能を使用することで、サンプルプロジェクトを簡単に e<sup>2</sup>studio のワークスペースにインポートすることが可能です。詳細はスマート・コンフィグレータ V.2.0.0 リリースノート(R20UT4475)をご参照ください。

注1： FIT モジュールによってはサンプルプログラムを用意していない場合があります。

### 5.2 各 FIT モジュールの API 情報の格納場所について

プロジェクトに組み込んだ FIT モジュールの API 情報は、組み込んだ各 FIT モジュールフォルダの doc フォルダ内を参照してください。

### 5.3 ダウンロードした RX Driver Package の確認方法

ダウンロードが正常に実行された場合、「4 使用方法」にある参照ドキュメントで指定したフォルダに FIT モジュールが格納されます（通常は、C:\Renesas\¥e2\_studio¥FITModules です）。

また、「FITModules¥Downloaded」フォルダには本パッケージの ZIP ファイルが格納されます。

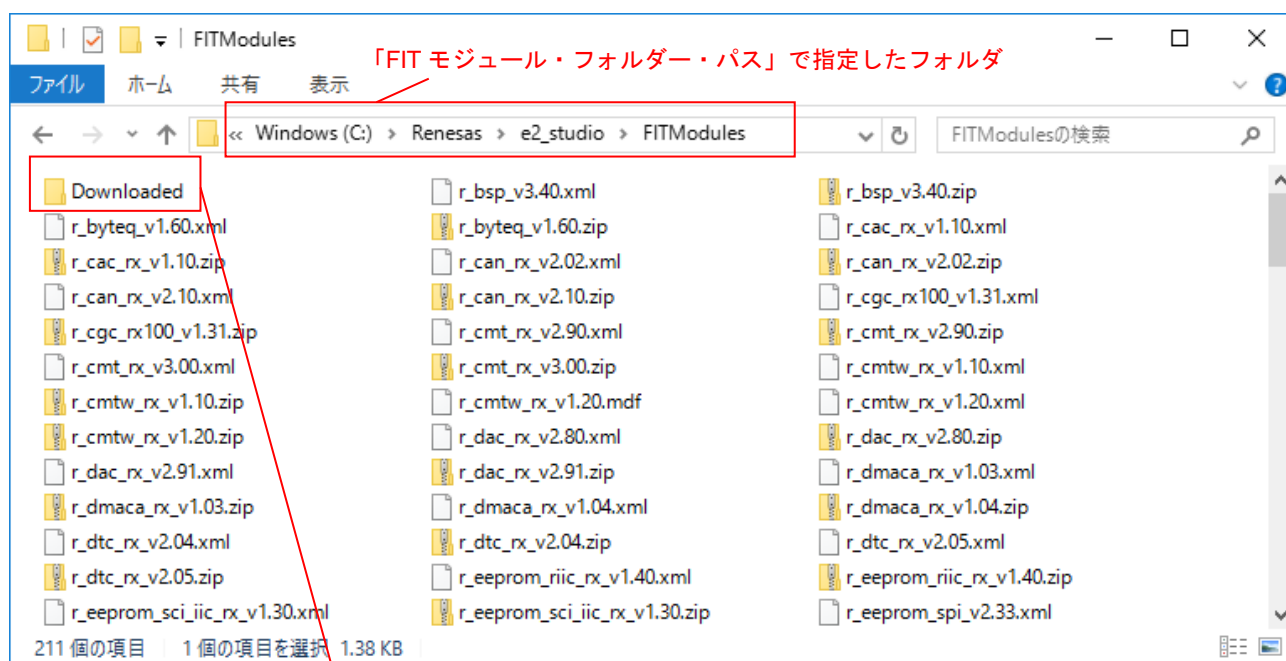


図 5-1 RX Driver Package

本パッケージの ZIP ファイルが格納されています  
(an\_r01an\*\*\*\*j\*\*\*\*\_rx\_fit.zip)

## ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<https://www.renesas.com/>

お問い合わせ先

<https://www.renesas.com/contact/>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.18	2019.02.28	—	初版発行

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

### 2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違えば、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が異なる製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、  
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、  
金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)



ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口：<https://www.renesas.com/contact/>